

## 参展费

类别	1个展位/7.5m <sup>2</sup> *不含消费税
普通	375,000日元
会员企业*1	320,000日元

\* 对象：WECC 会员  
(CPCA, EIPC, ELCINA, HKPCA, IPC, IPCA, KPCA, TPCA)  
※ 每个展位的面积从原来的9m<sup>2</sup>改成7.5m<sup>2</sup>。  
※ 不包括展位布置和装饰费、电气、给排水及电话费、展位内清洁费、废弃物处理费等工程费用及使用费用。

## 申请方法

请使用随附的参展申请书，并通过邮件或传真发送至上海博裕实业有限公司处进行申请。请根据贵公司的参展产品、技术和服务，选择参展组成内容且务必查看参展申请书背面的“参展公约”。参展申请书一经受理，我们即会开具付款通知单，请在规定日期之前汇款。

## 最终申请结束

2020年1月31日(周五)

如果达到了预定展位数，我们将不再接受申请，敬请谅解。

## 取消费

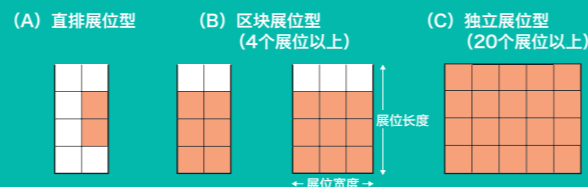
由于参展申请单位的原因而取消参展时(全部或者部分)，将按照以下方式收取取消费。

受理书面取消通知之日	取消费
2020年2月1日(周六)前	展位费的 50%
2020年2月2日(周日)后	展位费的 100%

## 举办前的日程(预定)

1月	2月	3月	4月	5月
1/31(周五) 最终申请结束	2/18(周二) 参展者说明会(东京) 2/20(周四) 参展者说明会(大阪)		发放邀请函 4月上旬  各类申请材料 提交期限 4月下旬	5/25(周一)~5/26(周二) 布展时间  5/27(周三)~5/29(周五) 开展 ※最后一天即日撤展

## 展位类型

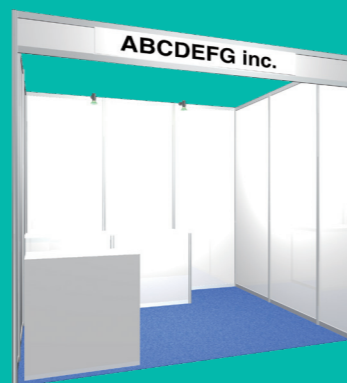


## 参展者支持项目 收费

我们将为您提供可提高展出效果的支持项目  
如条码读取器服务、各种广告方案等。

## 套装展台

价格：73,000日元(不含消费税(预定))  
材料：墙板  
※ 规格、费用可能会有所更改。



## 【今年的举办地点是青海展示场。】

因为东京2020奥运会及残奥会的举办，会场的使用会受到限制。

2020年展会的展示面积缩减到去年的80%左右。

为了让尽可能多的企业参展，我们不会提供超出过去最大参展展位数的展位。  
此外，如果申请企业数较多，我们可能会限制每家企业的展位数，敬请谅解。

- 每个展位的面积**：每个展位的面积从原来的9m<sup>2</sup>改成7.5m<sup>2</sup>。
- 楼层布局**：楼层布局一经决定，即会在展会网站进行公布。
- 展位位置确定**：由主办方根据参展的展位数量、过去的参展历史、会员/非会员等决定，并在参展商说明会上公布。
- 关于展台布置**：为了实现高效的安装/拆卸，请使用套装展台。详情将另行公布。

### 本部事務局

一般社団法人 日本电子电路工业会

### 参展申请

China Printed Circuit Association (CPCA) 上海博裕实业有限公司  
中华人民共和国上海市徐汇区浦汇塘路 50 弄 5 号楼 2004 室  
TEL: 021-62086048 FAX: 021-62097747 E-mail: 1203144462@qq.com 張妍 Mobile: 1380-163-0773



**JPCA Show**  
第50届 国际电子电路产业展

**JIEP Microelectronics Show**  
第34届 最前沿封装技术 / 封装展

**JISSO PROTEC**  
第22届 封装工艺技术展

**有机设备综合展**  
IoT技术半导体&线路板展

**WIRE Japan Show**  
电线/电缆/接插件综合技术展

**Smart Sensing**  
Smart Sensing 智能传感

**JEP/TEP Show**  
JEP 全国电子元件分销联合会  
东京都电机批发商业合作社

**E-Textile**  
电子织物展



のせる つなぐ つくる そして ひろげる

**5.27 ▶ 5.29** 参展说明

东京国际展览中心 青海展示场 全馆+TFT馆

**电子设备2020  
整体解决方案展**

www.jpccashow.com

主 办：一般社団法人日本电子电路工业会、一般社団法人电子封装学会、  
一般社団法人日本机器人工业会  
共同主办：电子元件产业报((株)产业时报社)、电线报((株)工业通信)  
JTB Communication Design, Inc.、JTB通信设计、  
全国电子元件分销联合会/东京都电机批发商业合作社、  
福井县E-Textile产品研发会  
后 援：经济产业省

海外合作：世界电子电路理事会 (WECC) 成员  
CPCA (中国印制电路行业协会)、EIPC (欧洲电子电路协会)、  
ELCINA (印度电子工业协会)、HKPCA (香港线路板协会)、  
IPC (美国电子电路协会)、IPCA (印度电子电路工业会)、  
KPCA (韩国电子电路产业协会)、TPCA (台湾电路板协会)

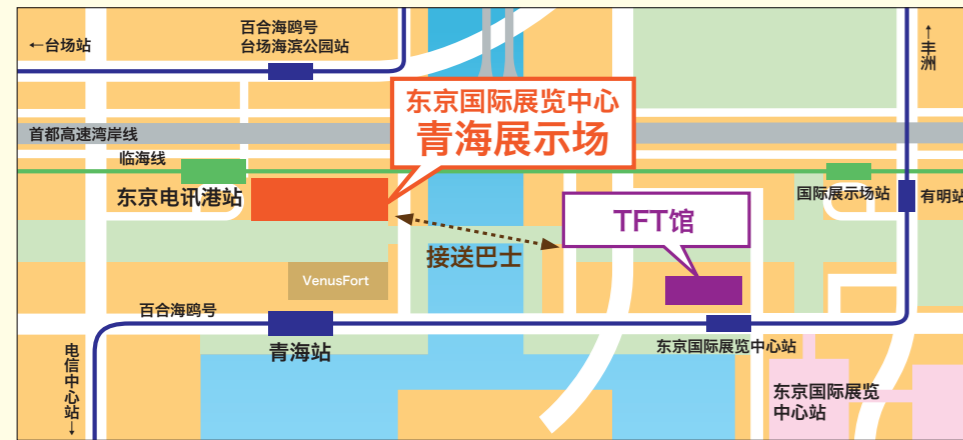
# 囊括 5G、汽车、IoT、机器人、可穿戴设备等 实物化技术的综合性展会



电子设备2020  
整体解决方案展  
www.jpccashow.com

具有高度专业性和关注度的电子展会，吸引国内外众多参观者，被各展商视为一个高效的商谈场所。

## 青海展示场/TFT馆 交通



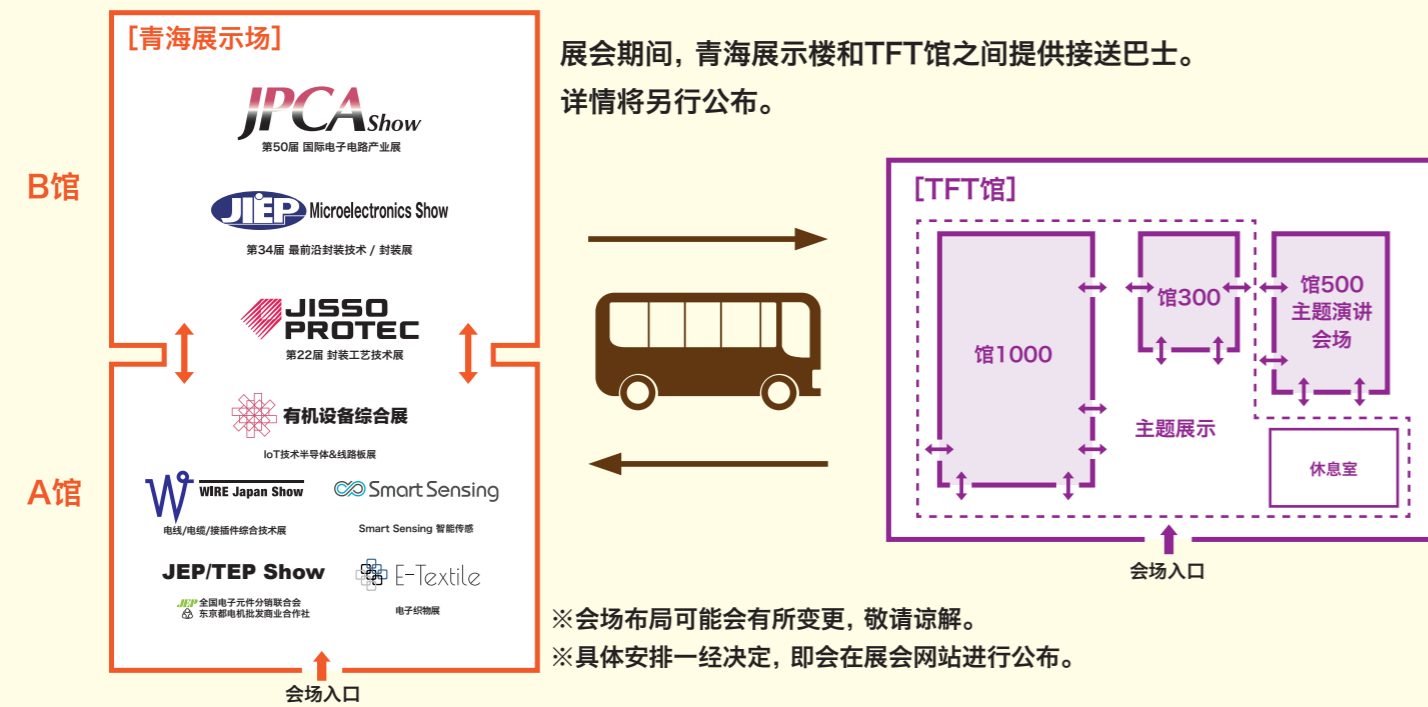
### 青海展示楼 附近车站

- ◎百合海鸥号 青海站 下车步行约4分钟
- ◎临海线 东京电讯港站 下车步行约2分钟

### TFT馆 附近车站

- ◎百合海鸥号 东京国际展览中心站 下车步行约1分钟
- ◎临海线 国际展示场站 下车步行约5分钟

## 展会布局方案



## 2019年实绩

- 会场** 东京国际展览中心 西1-4厅+会议楼
- 参展规模** 507 家公司 / 1,372 个展位
- 参观人数** 44,110 人
- 论坛观众人数** 11,421 人

**免费 展商演讲会**

为了让您的展出更有成效，请务必使用。  
可以宣传看板和海报等中无法彻底传达的信息！！

- 研讨会会场(30分钟的演讲)
- 配备齐全的发表用设备

※演讲的日期和时间可选，按照申请顺序先到先得。

## 主要到场企业

- 汽车相关：AISIN精机、朝日电装、市光工业、Calsonic Kansei、KEIHIN、KOA、小糸制作所、Stanley电气、住友电装、DAIHATSU工业、DENSO、东海理化、东洋电装、TOYOTA汽车、日产汽车、普利司通、日本发条、Pioneer、日立Automotive Systems、日野汽车、SUBARU、本田技研工业、Mazda、三菱汽车工业、矢崎部品
- OA、机器人工学：OMRON、Keyence、Canon、柯尼卡美能达、CYBERDYNE、山洋电气、JUKI、Seiko Epson、Panasonic、Panasonic Smart Factory Solutions、FANUC、FUJI、富士施乐、三菱电机、安川电机、YAMAHA发动机、Ricoh Industry、Ricoh Japan
- 信息、通信相关：Apple、伊藤忠技术解决方案、intel、NHK Media Technology、NTT、NTT docomo、冲电气工业、韩国广播公司(KBS)、KYOCERA、KDDI、SoftBank、TBS电视台(TBS)、东芝信息系统、日本IBM、日本三星、日本电气、日本Microsoft、日本Unisys、Panasonic、PFU、日立制作所、Huawei、Fujikura、富士通、村田制作所
- AV、家电相关：IRIS OHYAMA、LG Electronics、CASIO计算机、Canon、Samsung Electronics、SHARP、SONY、Sony Global Manufacturing & Operations、Sony Semiconductor Solutions、大金工业、TOTO、Nikon、Pioneer、Panasonic、富士通GENERAL、YAMAHA、Roland
- 医疗设备相关：旭化成、卫材、OLYMPUS、Siemens、岛津制作所、白河OLYMPUS、TERUMO、Canon Medical Systems、日立High-Technologies、日立Healthcare Manufacturing、富士胶卷、MARK电子、MORITA东京制作所
- 半导体设备相关：intel、ST微电子、Canon、三星电子、SCREEN Holdings、SONY、TDK、Tokyo Electron、东芝Memory、Nikon、日立High-Technologies、富士通Semiconductor、Micron Japan、Renesas Electronics、ROHM
- 航空、宇宙相关：IHI、NEC Space Technologies、JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)、昕美施雅、Nabtesco、成田国际机场、日本AVIONICS、日本电气、三菱重工业、三菱电机
- 其他：海上自卫队、关西电力、陆上自卫队、东京瓦斯、东京电力控股、东海旅客铁道、西日本旅客铁道、东日本旅客铁道、瑞穗银行
- 电子线路板：ADVANTEST、Eastern、IBIDEN、ELNA、协荣产业、京写、KYOCERA、Kyoden、Shirai电子工业、伸光制作所、新光电气工业、住友电工Printed Circuits、大昌电子、日东电工、CMK、NOK、Panasonic、日立化成、Fujikura、富士通Interconnect Technologies、Meiko、山下Materials、利昌工业

## 展会内容、展示对象

电子电路技术	高密度封装技术	电子部件封装	新电路构成技术	电气和光传输技术	传感器技术	半导体和电子元件	新功能织物
<p><b>JPCA Show</b> 第50届 国际电子电路产业展</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●印刷线路板技术展 产品(电子线路板等电子器材)、设计技术、可靠性/检查技术、主材料/绝缘材料、功能材料/工艺材料/设备材料、制造设备/设施、环境系统、物流系统</li> <li>●半导体封装、元件内置技术展 模块板/模块板封装/元件内置相关技术总览(产品/相关产品/设计/可靠性检查/材料和功能材料/相关设备/相关系统)</li> <li>●柔性印刷线路板产品展示区 柔性印刷线路板相关技术总览(制造)</li> <li>●机器、半导体委托生产系统展 EMS等电子电气机器及半导体相关委托服务总览 【主办：一般社団法人日本电子电路工业会】</li> </ul>	<p><b>JIEP Microelectronics Show</b> 第34届 最前沿封装技术/封装展</p> <p>封装和电子技术相关技术总览(材料/电路和封装设计/高速高频/电磁特性/电子元件和封装/电子元件和封装/环境协调型封装/半导体封装/微机械电子封装技术/各种相关制造设备) 【主办：一般社団法人电子封装学会】</p>	<p><b>JISSO PROTEC</b> 第22届 封装工艺技术展</p> <p>电子元件封装相关技术总览(电子元件封装机和系统/半导体封装机器·系统/检查技术和系统/封装设计系统/各种机器人) 【主办：一般社団法人日本机器人工业会】</p>	<p><b>有机设备综合展</b> IoT技术半导体&amp;线路板展</p> <p>有机设备相关技术总览(印刷电子产品和元件/MEMS/传感器LED/OLED/有机半导体相关应用产品) 【共同主办：一般社団法人日本电子电路工业会·电子元件产业报((株)产业时报社)】</p>	<p><b>WIRE Japan Show</b> 电线/电缆/连接器综合技术展</p> <p>使用电线、电缆等的传输技术总览(工业用机器/电线、电缆及连接器/电线加工机/配线用部材/线束/电线电缆用测量仪/各种设备/检查技术/装置间(M2M)传输/光传输) 【共同主办：一般社団法人日本电子电路工业会·电线报((株)工业通信)】</p>	<p><b>Smart Sensing</b> Smart Sensing 智能传感</p> <p>传感器及传感系统相关技术总览(传感器/传感器节点相关、半导体/元件设备、电子机器、通信设备/网络系统、软件相关、数据平台、电源、其他周边机器/技术/服务) 【共同主办：一般社団法人日本电子电路工业会·JTB通信设计】</p>	<p><b>JEP/TEP Show</b> 全国电子元件分销联合会 东京都电机批发商业合作社</p> <p>使用半导体、电子元件等的解决方案技术总览(半导体/电子设备/传感器/机构部件/FA控制机器/测量仪/电源/IoT/M2M解决方案的提案/产品制造解决方案系统) 【共同主办：一般社団法人日本电子电路工业会·全国电子元件分销联合会·东京都电机批发商业合作社】</p>	<p><b>E-Textile</b> 电子织物展</p> <p>将电子技术与纤维、衣料相结合的电子织物(智能织物/可伸缩技术/可穿戴技术)相关技术总览(纤维素材和材料/导电性素材和材料/编织技术/印刷和标记技术/薄膜) 【共同主办：一般社団法人日本电子电路工业会·福井县E-Textile产品研发会】</p>